CLIPPEDIMAGE= JP402018916A

PAT-NO: JP402018916A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02018916 A

TITLE: ION BEAM SPUTTERING

PUBN-DATE: January 23, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

ISHIWATA, NOBUYUKI WAKABAYASHI, CHIZUKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

N/A

NEC HOME ELECTRON LTD

APPL-NO: JP63169874

APPL-DATE: July 7, 1988

INT-CL (IPC): H01F041/18; C23C014/34

US-CL-CURRENT: 204/192.11

### ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent a magnetic thin film layer from peeling off without the

heat of a substrate by setting accelerating voltage of an ion gun and the

thickness of a first base material layer and a second base material layer

laminated on the substrate to specific values respectively.

CONSTITUTION: Accelerating voltage of an ion gun is set at 100-400 volts while

the thicknesses of a first base material layer and a second base material layer

are set for 300-2000Å and 10-200Å respectively. Therefore, when an

Ar ion is accelerated to shock a base material 2 by the accelerated voltage in

vacuum, atoms disperse from the shocked base material 2 and adhere to the board

3 made of ceramic or glass. When the base material 2 is exchanged for the

first base material and the second base material alternately, the atoms which

are flown out from the base material 2 are laminated on the board 3 alternately and a magnetic thin film layer composed of the first base material layer and the second base material layer is formed. Thereby the inner stress of the magnetic thin film layer is 2×10<SP>9</SP>dyn/cm<SP>2</SP> and peeling-off of the magnetic thin film can be prevented without the need of the heat of the board.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO& Japio

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-18916

⑤Int.Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)1月23日

H 01 F 41/18 C 23 C 14/34 7354-5E 8520-4K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

②特 願 昭63-169874

29出 願 昭63(1988)7月7日

②発 明 者 石 綿 延 行 大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5番24号 日本電気ホーム

エレクトロニクス株式会社内

⑩発 明 者 若 林 千 鶴 子 大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5番24号 日本電気ホーム

エレクトロニクス株式会社内

⑪出 願 人 日本電気ホームエレク 大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5番24号

トロニクス株式会社

仰代 理 人 弁理士 窪谷 剛至

明 細 書

1. 発明の名称

ィオンピームスパタリング法

2. 特許請求の範囲

Arガスが封入された真空中で、イオンガンの加速電圧によりArイオンを加速してFeからなる第1母材及びN1、N1Fe又はSiO2かからなる第1母材を交互に衝撃し、衝撃により第1母材を交互に衝撃した原子を基板上に積けしたで第1母材層及び第2母材間が次ススではではいて、上記イオングの加速電圧を10V元至400Vに設定するとともににをを14V元至2000人の1日を200人に設定したことを特徴とするイオンピームスパタリング法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はイオンガンを用いて磁気特性の異なる

磁性材料を基板上に交互に付着させて磁性薄膜層を形成するイオンピームスパタリング法に関し、 特に、内部応力による磁性薄膜層の剝離を防止す るイオンピームスパタリング法に係る。

(従来技術)

この装置により磁性薄膜層を形成するには、イ オンガン1のグリット1 a に生じる電位差、すな わち加速電圧によりAェイオンが加速されて母材 2 を衝撃する。この際イオンガン1の加速電圧は 1 k V 前後に設定される。Aェイオンが衝撃され た母材2 からは原子が飛散し、この原子が基板3 上に付着する。そして、母材2 を第1 母材、第2 母材に交互に交換することにより、母材2 から飛 散する原子が基板3 上に交互に積層して第1 母材 個及び第2 母材層からなる磁性薄膜層が形成され る。

#### (発明が解決しようとする課題)

ところで、従来イオンガン1の加速電圧は通常 1 k V 前後に設定して A r イオンを加速するよう にしているが、基板 3 上に積層される母材 2 層が 厚くなると内部応力が大きくなって基板 3 から剝 離してしまう。そこで、従来磁性膜層の剝離を防 止するために、基板 3 を加熱しなければならない という課題があった。

本発明は上記実情に鑑みて創案されたものであって、基板3を加熱することなく磁性薄膜層の制 離を防止することができるイオンビームスパタリ

2 母材層が交互に積層した磁性薄膜層を形成する イオンピームスパタリング法において、上記イオ ンガンの加速電圧を1 0 0 V 乃至 4 0 0 V に設定 するとともに、基板上に積層される第1 母材層及 び第2 母材層の厚さをそれぞれ3 0 0 人乃至2 0 0 0 人、1 0 人乃至2 0 0 人に設定して構成した。

スパタリング率のイオン加速電圧依存性については、第2図(金原築著1984 年3月15日東京大学出版会発行「スパタリング現象」第23 夏参照)に示す特性を有し、加速電圧が100V以下になるとスパタリング率が悪くなり実用に供する値を得られなくなるので、加速電圧の下限を100Vに設定した。

また、第1母材間と第2母材層との厚さは、磁気特性を悪化させないために、第1母材間が300人乃至2000人、第2母材間が10人乃至200人に設定した(N. Kumasaka他署1986年発行電子通信学会技術研究報告MR86-15参照)。

本発明のイオンピームスパタリング法は、第1

ング法を提供しようとするものである。

#### (提問を解決するための手段)

本発明者は磁性薄膜層の形成について種々の研 究を続けてきた。その結果、Arガスが封入され た真空中(減圧下)で、イオンガンの加速電圧に よりAェイオンを加速してFBからなる第1母材 及びNi又はNiFe又はSiO からなる第2 母材を交互に衝撃し、衝撃により第1母材及び第 2 母材から飛散した原子を基板上に付着させて第 1 母材層及び第2母材層が交互に積層された磁性 pp 間を形成するに際し、形成される磁性薄膜層 の内部応力が 2 × 1 0 <sup>4</sup> d y n / d 以下であれば、 基板の加熱を要することなく磁性薄膜層の剝離が 防止できることを知見し本発明を完成するに至っ た。すなわち、本発明は、Arガスが封入された 直空中で、イオンガンの加速電圧によりAェイオ ンを加速してFaからなる第1母材及びNI、N 1F a 又は S 1 O 2 からなる第2 母材を交互に衝 撃し、衝撃により第1母材及び第2母材から飛散 した原子を基板上に付着させて第1母材層及び第

図に示す装置に用いて行われる。すなわち、真空中において、イオンガン1のグリット1 a に生じる電位差、すなわち加速電圧によりAェイオンが加速されて母材2を衝撃する。Aェイオンにより衝撃された母材2からは原子が飛妝し、この原子がもうミック又はガラス製の基板3上に付着する。そして、母材2を第1母材、第2母材に交互に交換することにより、母材2から飛び出る原子が基板3上に交互に積層して第1母材層及び第2母材間からなる磁性薄膜層が形成される。

#### (実施例)

以下実施例により説明する.

Feからなる第1母材による第1母材層は500人の厚さ、N1、N1Fe又はSiOからなる第2母材度は50人の厚さになるように磁性薄膜層を形成した。イオンピーム1の加速電圧Vaccを第2図のグラフに示すように、順次3kV、2kV、1kV、0.4kVに変化させたところ、0.4kVで磁性薄膜層の内部応力δが2×109 dyn/cdとなり、磁性薄

膜層の剝離が無くなった。

## (発明の効果)

以上の説明から明らかなように、本発明によれば、イオンガンの加速電圧が低いので基板の加熱 なしに磁性薄膜層の剝離を防止することができる。

### 4. 図面の簡単な説明

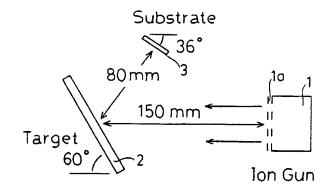
図面は本発明に関するイオンピームスパタリング法の一実施例を示し、第1図は使用される装置の概略を示す構成図、第2図はスパッタリング率のイオン加速電圧依存性の特性を示すグラフ、第3図は実験データを示すグラフである。

(主要部分を示す図面の符号の説明)

1・・イオンガン

2 · · 母材

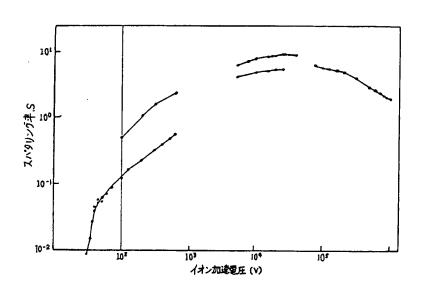
3 · · 基板



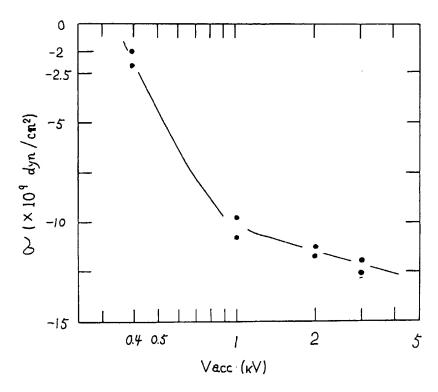
## 第 1 図

## 特許出願人

日本電気ホームエレクトロニクス株式会社 代理人 弁理士 2番 谷 剛 至



# 第 2 図



第 3 図